

2026年6月8日
ユニチカ株式会社

「電子機器 2026 トータルソリューション展(JPCA show2026)」に出展します

ユニチカ(株) 総合研究所・樹脂事業部は、半導体から電子機器まで幅広いテクノロジーが紹介される「電子機器 2026 トータルソリューション展(JPCA show2026)」に出展いたします。

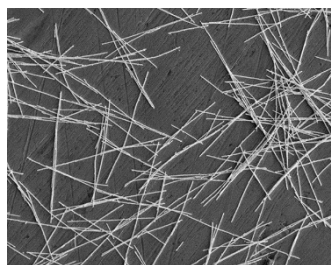
記

● 出展内容

- ・平滑銅箔と接続可能な「低誘電接着剤 SD-G」
- ・エポキシ樹脂の高性能化に貢献する「イミド系エポキシ硬化剤」
- ・柔軟性と耐熱性を両立する新しいタイプの「ポリアミド系フィルム」
- ・透明導電など特殊配線向け導電材料の「導電性ナノワイヤー」



柔軟耐熱フィルム



導電性ナノワイヤー

● 会期・会場

日程：2026年6月10日（水）～ 12日（金）

会場：東京ビッグサイト

ユニチカブース：東第7ホール 7G-01(OGT次世代高速通信WGブース内)

公式サイト：<https://www.jpca.show.com/show2026/index.html>

以上